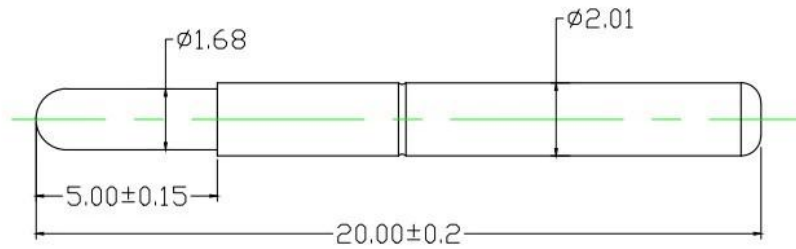


Produktionsspezifikationen

Artikelnummer	SF-P125-J(120)
Voller Hub	4,5 mm
Federkraft	180 ± 20 % gf bei Last 4,5 mm
Stromwiderstand	≤50mΩ
Mindestbestellmenge	100 Stück
Zahlung	T/T
Lieferzeit	5-10 Tage nach Erhalt der Zahlung

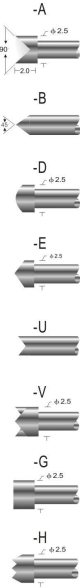
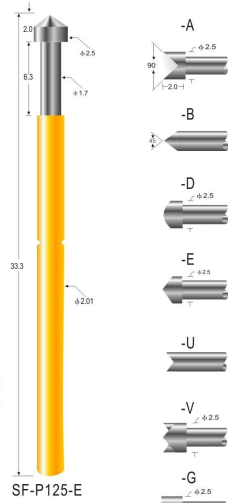
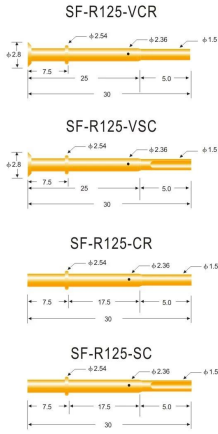
Produkt Bilder



Materials(Plated) (材質與鍍層):
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):
 Full Stroke(滿行程) : 4.5mm
 Spring Force(彈力) : 180±20%gf@ load 4.5mm

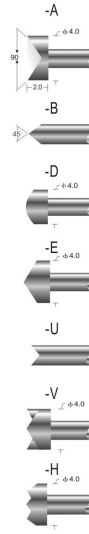
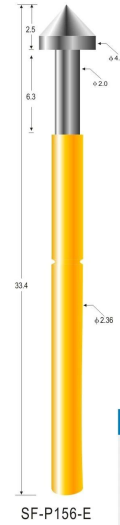
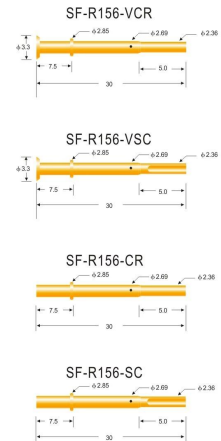
					名称: SF-P125-J(L20)			胜峰科技	
								说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	质量	比例
设计			标准化		S	A	⊕		1:1
校对			审定						
审核			制图	RSS					
工艺			日期	2020-09-24	共	1	页	第	1
					图样编号:				



Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.40mm(.0945") 电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R125-VCR, R125-CR Solder cup: R125-VSC, R125-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083") 电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R156-VCR, R156-CR Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)



Produktion Fließen



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

Testen Ausrüstung

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Verpackung



Hauptsächlich Produkte

1. Federbelasteter Stift (einzeln) für Leiterplatten-, IKT-, FCT-Prüfungen usw.;
2. Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Lokalisierungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;
3. Doppeldrige Sonden für BGA- und Halbleitertests;
4. Universal Stift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM Stift mit QZ und VZ Serie;
5. Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;
6. Terminal&Buchse/Buchse;
7. Andere verwandte elektronische Komponenten, Vorrichtungsschlösser, POM usw.

Was auch immer Sie möchten, kontaktieren Sie uns ohne Zögern und wir werden unser Bestes geben, um Ihre Anforderungen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen.

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb 24 Arbeitsstunden beantworten;
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM wird willkommen;
3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.